

Kabelschuhe und Kabelverbinder &gt; Leistungsklemmen

Leistungsklemmentyp: **Stift (Leistungskontakt)**Produktanschluss an: **Leiterplatte**Anzahl der Positionen: **1**Kontaktnennstrom (max.): **350 A**Montageausrichtung: **Rechter Winkel**

## Eigenschaften

### Produktmerkmale

Leistungsklemmentyp	Stift (Leistungskontakt)
---------------------	--------------------------

### Konfigurationsmerkmale

Abisolierausrichtung	End-Feed
----------------------	----------

Anzahl der Positionen	1
-----------------------	---

Montageausrichtung	Rechter Winkel
--------------------	----------------

### Kontaktmerkmale

Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts	Nickel
---	--------

Stiftdurchmesser	10.3 mm[.406 in]
------------------	------------------

PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial	Silber
--	--------

Kabelschuhausrichtung	Gerade
-----------------------	--------

Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche	Hell
--	------

Kontaktnennstrom (max.)	350 A
-------------------------	-------

Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs	Silber (Ag)
--	-------------

Beschichtungsdicke des Steckbereichs	3 µm[120 µin]
--------------------------------------	---------------

PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke	3 µm[120 µin]
---	---------------

Kontaktgrundmaterial	Kupferlegierung
----------------------	-----------------

#### Klemmenmerkmale

Anschlusstyp (an Leiterplatte)	Durchsteckmontage – Press-Fit
--------------------------------	-------------------------------

Produktanschluss an	Leiterplatte
---------------------	--------------

#### Montage und Anschlusstechnik

Steckverriegelungstyp	Feder
-----------------------	-------

Gewindegöße	M4
-------------	----

#### Gehäusemerkmale

Gehäusematerial	Thermoplast
-----------------	-------------

#### Abmessungen

Leiterplattendicke (empfohlen)	2 mm[.079 in]
--------------------------------	---------------

#### Verwendungsbedingungen

Isolationsoption	Unisoliert
------------------	------------

Betriebstemperaturbereich	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
---------------------------	----------------------------

#### Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	1000
------------------	------

Verpackungsmethode	Tasche und Box
--------------------	----------------

#### Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Compliant
-------------------------------	-----------

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Compliant
------------------------------	-----------

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
--	---

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2024 (241)
--	--

Does not contain REACH SVHC
-----------------------------

Halogengehalt	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
---------------	--

Lötfähigkeit	Not reviewed for solder process capability
--------------	--

## Produktkonformitäts-Disclaimer

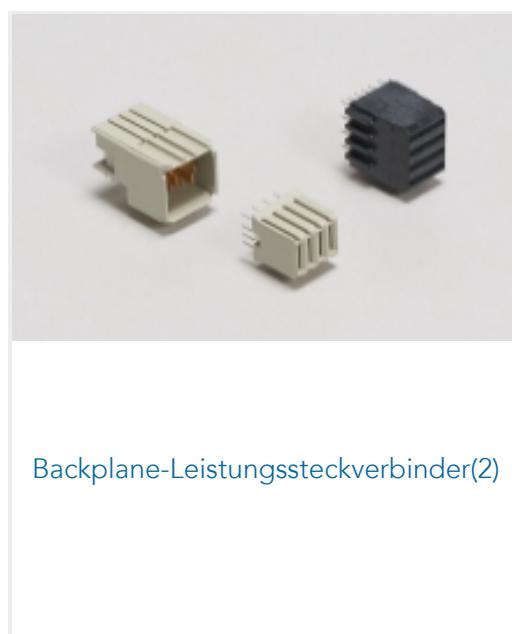
Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den „Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen“, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## Kompatible Teile

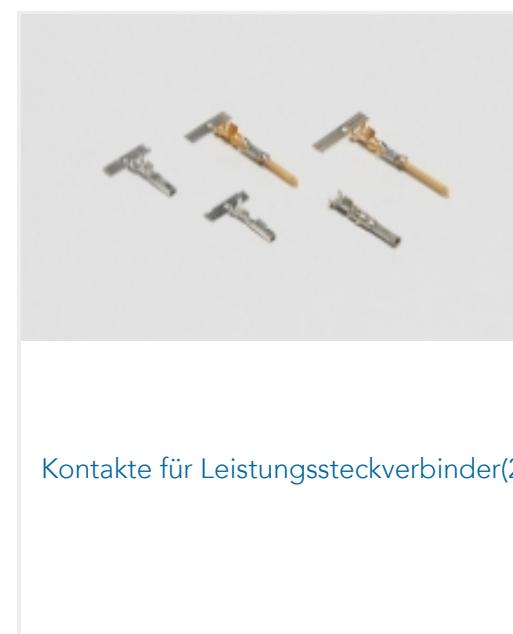


TE Teilenr.: 2358714-1  
ICCON BLOCK SIZE 10.3mm PIN

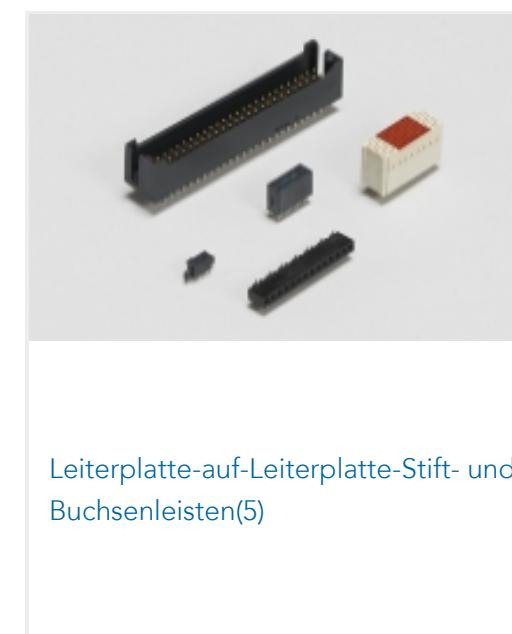
## Auch serienmäßig | ICCON



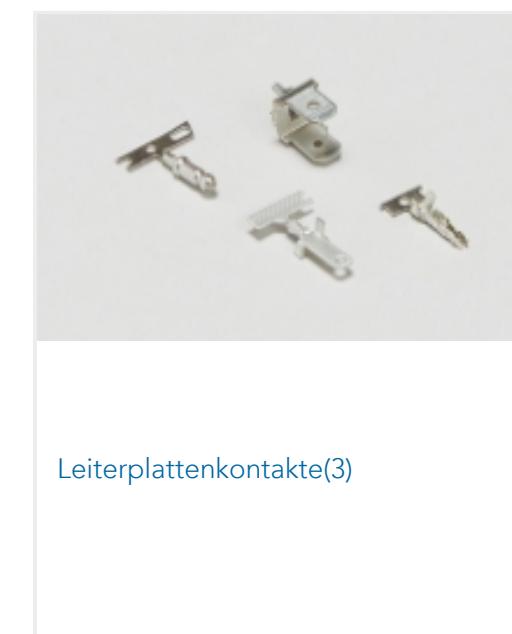
Backplane-Leistungssteckverbinder(2)



Kontakte für Leistungssteckverbinder(2)



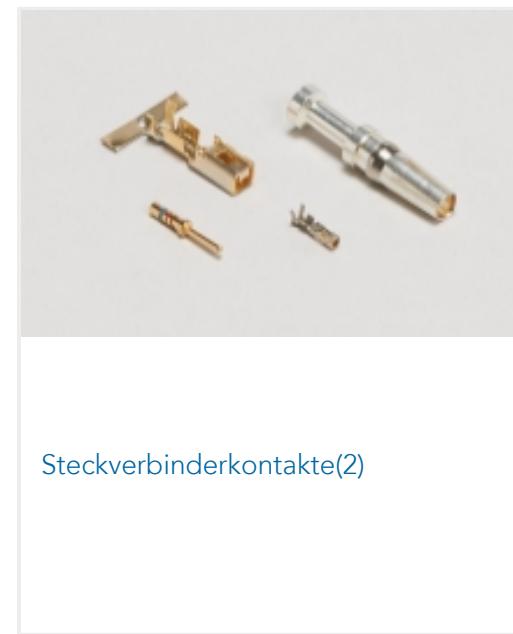
Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Stift- und Buchsenleisten(5)



Leiterplattenkontakte(3)



Rechteckige Leistungssteckverbinder(5)



Steckverbinderkontakte(2)

## Kunden kauften auch diese Produkte

TE Teilenr.:5-104361-4  
05 MTE HDR SRRA LATCH W/HLDWNTE Teilenr.:1410714-3  
MULTIGIG RT DC 7.2 GUIDE SOCKETTE Teilenr.:2227303-1  
CAGE ASSEMBLY, SFP, .140 SOLDETE Teilenr.:1-2324271-4  
LEFT SEGMENT LGA4189-4 SOCKET-P4 FOR ODMTE Teilenr.:1-2351052-6  
LGA4677 E1C ASSYTE Teilenr.:7-2362391-8  
ELCON MICRO,HEADER,R/A DIP,16PTE Teilenr.:2369833-3  
RECEPT ASSY, RA, 168 POS, SLIVER 2.0TE Teilenr.:2434992-1  
SOCKET E2 TFLM KIT W/O COVERTE Teilenr.:5353999-2  
0.8FH,R05H,5,060,30/Sn,TR,SCTE Teilenr.:2356580-2  
SOCKET P4 TFLM KIT W/ COVER

## Dokumente

### Produktzeichnungen

#### ICCON BLOCK SIZE 10.3mm SOCKET

Englisch

### CAD-Dateien

#### 3D PDF

3D

#### Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2358715-1\\_2.2d\\_dxf.zip](#)

Englisch

#### Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2358715-1\\_2.3d\\_igs.zip](#)

Englisch

#### Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2358715-1\\_2.3d\\_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

### Produktspezifikationen

## Anwendungsspezifikation

Englisch